

2020年中国封装基板市场分析报告- 市场运营现状与发展动向预测

报告大纲

观研报告网

www.chinabaogao.com

一、报告简介

观研报告网发布的《2020年中国封装基板市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

官网地址：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/526824526824.html>

报告价格：电子版: 8200元 纸介版：8200元 电子和纸介版: 8500

订购电话: 400-007-6266 010-86223221

电子邮箱: sale@chinabaogao.com

联系人: 客服

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

二、报告目录及图表目录

封装基板，属于一种封装材料，在整个封装材料中的占比约为46%，具有高密度、高精度、高性能、小型化以及轻薄化等特点，是集成电路产业链中的关键配套材料。

封装材料中封装基板占比情况 数据来源：公开资料整理

封装基板产品种类多样，主要分为五大类：eMMC、MEMS、RF、WB-CSP、封装基板；其应用领域也较为广泛，几乎涵盖下游所有终端场景，包括移动智能终端、服务/存储等领域。

封装基板产品及下游应用情况

产品名称

下游应用

存储芯片封装基板（eMMC）

智能手机及平板电脑的存储模块、固态硬盘等领域

微机电系统封装基板（MEMS）

智能手机、平板电脑、穿戴式电子产品的传感器等领域

射频模块封装基板（RF）

智能手机等移动通信产品的射频模块

处理器芯片封装基板（WB-CSP）

智能手机、平板电脑等的基带及应用处理器等高速通信领域

封装基板

数据宽带、电信通讯、FTTX、数据中心等领域资料来源：公开资料整理

近年来我国大力扶持集成电路产业，推出利好政策，我国封装基板行业市场受益迎来良好发展机遇。数据显示，截至2019年我国封装基板市场规模已达到180.3亿元，同比增长0.39%。

2017-2019年我国封装基板行业市场规模与同比增长

数据来源：公开资料整理

从全球封装基板市场竞争格局来看，由于行业技术壁垒较高，目前全球封装基板市场基本集中在台湾、韩国、日本等地区，前十大企业的市场占有率超过80%，行业集中度相对而言较高。

全球封装基板市场地区竞争格局情况（单位：%）

国家/地区

按制造地

按归属地区

中国台湾

31%

38%

韩国

28%

28%

日本

20%

26%

中国大陆

16%

4%

其他

5%

3%资料来源：公开资料整理

相关企业主要分为三大类型：由封测厂商投建、由PCB厂商拓展业务至封装基板、专门生产封装基板的厂商。其中，由PCB厂商拓展业务至封装基板的企业类型占据主流。

全球主要封装基板厂商

企业类型

公司名称

所在国家/地区

主要产品

主要客户

由封测厂商投建

日月光(ASEMaterial)

中国台湾

IC载板

日月光等

由PCB厂商拓展业务至封装基板

欣兴集团(UMTC)

WBCSP、WBBGA、FCCSP、FCBGA、PoP和Hybrid

高通、博通、英特尔、超威半导体和英伟达

南亚电路(Nan Ya PCB)

C、WB

英特尔、超威半导体、英特尔、博通和三星

Ibiden

日本

FCBGAA、FCCSP

苹果、三星

神钢(Shinko)

IC载板和FC基板

英特尔的FC载板供应商

京瓷(Kyocera)

倒装芯片封装、模块基板、基层电路板、高密度多层印制电路板

索尼第三代游戏机用FC载板的主要供应商

伊诺特(LGIInnotech)

韩国

FCBGA、FCCSP、WBPBGA和RF Module封装基板

高通

大德(Daeduck)

IC载板

/

三星机电(SEMCO)

FCCSP、FCBGA和RF Module封装基板

高通、三星、苹果

专门生产封装基板的厂商

景硕科技(Kinsus)

中国台湾

WBPBGA、WBCSP、EBGA、SiP、FCCSP、FCBGA、COP、COF等

高通、英特尔、博通

信泰电子Simmtech

韩国

PBGA/CSP、BOC、FMC、MCP/UTCSP及FCCSP

三星、Hitech半导体、LG、摩托罗拉、SanDisk资料来源：公开资料整理

从国内封装基板行业市场竞争格局来看，我国封装基板市场集中度较为分散，主要企业有深南电路、兴森科技、丹邦科技等，三者合计占比约为8.96%。

2019年我国封装基板市场竞争格局

数据来源：公开资料整理（shz）

中国报告网是观研天下集团旗下的业内资深行业分析报告、市场深度调研报告提供商与综合行业信息门户。《2020年中国封装基板市场分析报告-市场运营现状与发展动向预测》涵盖行业最新数据，市场热点，政策规划，竞争情报，市场前景预测，投资策略等内容。更辅以大量直观的图表帮助本行业企业准确把握行业发展态势、市场商机动向、正确制定企

业竞争战略和投资策略。本报告依据国家统计局、海关总署和国家信息中心等渠道发布的权威数据，以及我中心对本行业的实地调研，结合了行业所处的环境，从理论到实践、从宏观到微观等多个角度进行市场调研分析。

它是业内企业、相关投资公司及政府部门准确把握行业发展趋势，洞悉行业竞争格局，规避经营和投资风险，制定正确竞争和投资战略决策的重要决策依据之一。本报告是全面了解行业以及对本行业进行投资不可或缺的重要工具。观研天下是国内知名的行业信息咨询机构，拥有资深的专家团队，多年来已经为上万家企业单位、咨询机构、金融机构、行业协会、个人投资者等提供了专业的行业分析报告，客户涵盖了华为、中国石油、中国电信、中国建筑、惠普、迪士尼等国内外行业领先企业，并得到了客户的广泛认可。

本研究报告数据主要采用国家统计数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国家统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。本研究报告采用的行业分析方法包括波特五力模型分析法、SWOT分析法、PEST分析法，对行业进行全面的内外部环境分析，同时通过资深分析师对目前国家经济形势的走势以及市场发展趋势和当前行业热点分析，预测行业未来的发展方向、新兴热点、市场空间、技术趋势以及未来发展战略等。

【报告大纲】

第一章 2017-2020年中国封装基板行业发展概述

第一节 封装基板行业发展情况概述

- 一、封装基板行业相关定义
- 二、封装基板行业基本情况介绍
- 三、封装基板行业发展特点分析

第二节 中国封装基板行业上下游产业链分析

- 一、产业链模型原理介绍
- 二、封装基板行业产业链条分析
- 三、中国封装基板行业产业链环节分析
 - 1、上游产业
 - 2、下游产业

第三节 中国封装基板行业生命周期分析

- 一、封装基板行业生命周期理论概述
- 二、封装基板行业所属的生命周期分析

第四节 封装基板行业经济指标分析

- 一、封装基板行业的赢利性分析
- 二、封装基板行业的经济周期分析
- 三、封装基板行业附加值的提升空间分析

第五节 中国封装基板行业进入壁垒分析

- 一、封装基板行业资金壁垒分析
- 二、封装基板行业技术壁垒分析
- 三、封装基板行业人才壁垒分析
- 四、封装基板行业品牌壁垒分析
- 五、封装基板行业其他壁垒分析

第二章 2017-2020年全球封装基板行业市场发展现状分析

第一节 全球封装基板行业发展历程回顾

第二节 全球封装基板行业市场区域分布情况

第三节 亚洲封装基板行业地区市场分析

- 一、亚洲封装基板行业市场现状分析
- 二、亚洲封装基板行业市场规模与市场需求分析
- 三、亚洲封装基板行业市场前景分析

第四节 北美封装基板行业地区市场分析

- 一、北美封装基板行业市场现状分析
- 二、北美封装基板行业市场规模与市场需求分析
- 三、北美封装基板行业市场前景分析

第五节 欧盟封装基板行业地区市场分析

- 一、欧盟封装基板行业市场现状分析
- 二、欧盟封装基板行业市场规模与市场需求分析
- 三、欧盟封装基板行业市场前景分析

第六节 全球封装基板行业重点企业分析

第七节 2021-2026年世界封装基板行业分布走势预测

第八节 2021-2026年全球封装基板行业市场规模预测

第三章 中国封装基板产业发展环境分析

第一节 我国宏观经济环境分析

- 一、中国GDP增长情况分析
- 二、工业经济发展形势分析
- 三、社会固定资产投资分析

四、全社会消费品封装基板总额

五、城乡居民收入增长分析

六、居民消费价格变化分析

七、对外贸易发展形势分析

第二节 中国封装基板行业政策环境分析

一、行业监管体制现状

二、行业主要政策法规

第三节 中国封装基板产业社会环境发展分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、消费观念分析

第四章 中国封装基板行业运行情况

第一节 中国封装基板行业发展状况情况介绍

一、行业发展历程回顾

二、行业创新情况分析

三、行业发展特点分析

第二节 中国封装基板行业市场规模分析

第三节 中国封装基板行业供应情况分析

第四节 中国封装基板行业需求情况分析

第五节 中国封装基板行业供需平衡分析

第六节 中国封装基板行业发展趋势分析

第五章 中国封装基板所属行业运行数据监测

第一节 中国封装基板所属行业总体规模分析

一、企业数量结构分析

二、行业资产规模分析

第二节 中国封装基板所属行业产销与费用分析

一、流动资产

二、销售收入分析

三、负债分析

四、利润规模分析

五、产值分析

第三节 中国封装基板所属行业财务指标分析

- 一、行业盈利能力分析
- 二、行业偿债能力分析
- 三、行业营运能力分析
- 四、行业发展能力分析

第六章 2017-2020年中国封装基板市场格局分析

第一节 中国封装基板行业竞争现状分析

- 一、中国封装基板行业竞争情况分析
- 二、中国封装基板行业主要品牌分析

第二节 中国封装基板行业集中度分析

- 一、中国封装基板行业市场集中度分析
- 二、中国封装基板行业企业集中度分析

第三节 中国封装基板行业存在的问题

第四节 中国封装基板行业解决问题的策略分析

第五节 中国封装基板行业竞争力分析

- 一、生产要素
- 二、需求条件
- 三、支援与相关产业
- 四、企业战略、结构与竞争状态
- 五、政府的作用

第七章 2017-2020年中国封装基板行业需求特点与动态分析

第一节 中国封装基板行业消费市场动态情况

第二节 中国封装基板行业消费市场特点分析

- 一、需求偏好
- 二、价格偏好
- 三、品牌偏好
- 四、其他偏好

第三节 封装基板行业成本分析

第四节 封装基板行业价格影响因素分析

- 一、供需因素
- 二、成本因素
- 三、渠道因素
- 四、其他因素

第五节 中国封装基板行业价格现状分析

第六节 中国封装基板行业平均价格走势预测

- 一、中国封装基板行业价格影响因素
- 二、中国封装基板行业平均价格走势预测
- 三、中国封装基板行业平均价格增速预测

第八章 2017-2020年中国封装基板行业区域市场现状分析

第一节 中国封装基板行业区域市场规模分布

第二节 中国华东地区封装基板市场分析

- 一、华东地区概述
- 二、华东地区经济环境分析
- 三、华东地区封装基板市场规模分析
- 四、华东地区封装基板市场规模预测

第三节 华中地区市场分析

- 一、华中地区概述
- 二、华中地区经济环境分析
- 三、华中地区封装基板市场规模分析
- 四、华中地区封装基板市场规模预测

第四节 华南地区市场分析

- 一、华南地区概述
- 二、华南地区经济环境分析
- 三、华南地区封装基板市场规模分析
- 四、华南地区封装基板市场规模预测

第九章 2017-2020年中国封装基板行业竞争情况

第一节 中国封装基板行业竞争结构分析（波特五力模型）

- 一、现有企业间竞争
- 二、潜在进入者分析
- 三、替代品威胁分析
- 四、供应商议价能力
- 五、客户议价能力

第二节 中国封装基板行业SWOT分析

- 一、行业优势分析
- 二、行业劣势分析
- 三、行业机会分析

四、行业威胁分析

第三节 中国封装基板行业竞争环境分析（PEST）

- 一、政策环境
- 二、经济环境
- 三、社会环境
- 四、技术环境

第十章 封装基板行业企业分析（随数据更新有调整）

第一节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第二节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第三节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第四节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第五节 企业

- 一、企业概况
- 二、主营业务
- 三、发展现状
- 四、优劣势分析

第十一章 2021-2026年中国封装基板行业发展前景分析与预测

第一节 中国封装基板行业未来发展前景分析

- 一、封装基板行业国内投资环境分析
- 二、中国封装基板行业市场机会分析
- 三、中国封装基板行业投资增速预测

第二节 中国封装基板行业未来发展趋势预测

第三节 中国封装基板行业市场发展预测

- 一、中国封装基板行业市场规模预测
- 二、中国封装基板行业市场规模增速预测
- 三、中国封装基板行业产值规模预测
- 四、中国封装基板行业产值增速预测
- 五、中国封装基板行业供需情况预测

第四节 中国封装基板行业盈利走势预测

- 一、中国封装基板行业毛利润同比增速预测
- 二、中国封装基板行业利润总额同比增速预测

第十二章 2021-2026年中国封装基板行业投资风险与营销分析

第一节 封装基板行业投资风险分析

- 一、封装基板行业政策风险分析
- 二、封装基板行业技术风险分析
- 三、封装基板行业竞争风险分析
- 四、封装基板行业其他风险分析

第二节 封装基板行业企业经营发展分析及建议

- 一、封装基板行业经营模式
- 二、封装基板行业销售模式
- 三、封装基板行业创新方向

第三节 封装基板行业应对策略

- 一、把握国家投资的契机
- 二、竞争性战略联盟的实施
- 三、企业自身应对策略

第十三章 2021-2026年中国封装基板行业发展战略及规划建议

第一节 中国封装基板行业品牌战略分析

- 一、封装基板企业品牌的重要性
- 二、封装基板企业实施品牌战略的意义
- 三、封装基板企业品牌的现状分析

四、封装基板企业的品牌战略

五、封装基板品牌战略管理的策略

第二节 中国封装基板行业市场重点客户战略实施

一、实施重点客户战略的必要性

二、合理确立重点客户

三、对重点客户的营销策略

四、强化重点客户的管理

五、实施重点客户战略要重点解决的问题

第三节 中国封装基板行业战略综合规划分析

一、战略综合规划

二、技术开发战略

三、业务组合战略

四、区域战略规划

五、产业战略规划

六、营销品牌战略

七、竞争战略规划

第十四章 2021-2026年中国封装基板行业发展策略及投资建议

第一节 中国封装基板行业产品策略分析

一、服务产品开发策略

二、市场细分策略

三、目标市场的选择

第二节 中国封装基板行业定价策略分析

第三节 中国封装基板行业营销渠道策略

一、封装基板行业渠道选择策略

二、封装基板行业营销策略

第四节 中国封装基板行业价格策略

第五节 观研天下行业分析师投资建议

一、中国封装基板行业重点投资区域分析

二、中国封装基板行业重点投资产品分析

图表详见正文

更多好文每日分享，欢迎关注公众号

详细请访问：<http://baogao.chinabaogao.com/yuanqijian/526824526824.html>